

檔 號：  
保存年限：

# 中華創新發明學會 函

地址：10595臺北市松山區復興北路1號6樓  
之4

承辦人：林羿君  
電話：(02)2778-2688

受文者：桃園市立中壢商業高級中等學校

發文日期：中華民國107年8月1日  
發文字號：中創發字第1070000097號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：2018IIIC國際創新發明競賽簡章(0000097A00\_ATTCH3.rar)

主旨：有關本會舉辦之2018「第9屆IIIC國際創新發明競賽」，  
即日起接受報名，並於10月5日(五)下午6時截止，檢附報  
名簡章，敬邀 貴校師生踴躍報名參加，請 查照。

說明：

- 一、本會自2010起，每年舉辦IIIC國際創新發明競賽，每年共  
10-15個國家參與競賽，本年度國際創新發明競賽，即日  
起接受報名至107年10月5日截止，詳見報名簡章(如附件)  
，歡迎至中華創新發明學會網站 ([www.innosociety.org](http://www.innosociety.org))  
線上報名或下載報名簡章。
- 二、本會將於107年10月中旬舉行競賽評審會議，評選金、銀  
、銅獎，得獎者將於107年11月8日(星期四)，假臺北國賓  
大飯店二樓國際廳「第14屆IIP國際傑出發明家獎暨第9屆  
國際創新發明競賽頒獎典禮」，頒發獎牌及獎狀，敬請踴  
躍報名參加。洽詢專線02-27782688。

正本：全國高職

副本：電交 2018-08-01 11:41:08 文 章

教務處 107/08/01 12:30



1070006813

有附件